



NEWS RELEASE

2009年12月22日

(日本時間)

アプライド マテリアルズ セミツールの買収を完了

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼 CEO マイケル・スプリンター) は 12 月 21 日 (現地時間)、米セミツール (Semitool, Inc.) の買収を完了したことを発表しました。アプライド マテリアルズはこの買収により、成長著しいウェーハパッケージング分野における新規顧客獲得の機会を増やし、先進的な半導体製造を補完する装置ならびに技術を提供していきます。

2009 年 12 月 21 日、アプライド マテリアルズの 100%出資子会社とセミツールの合併が行われました。これに伴い、セミツール社の発行済普通株式 (アプライド マテリアルズとセミツールが保有する株式、およびモンタナ州法に基づき適正に反対権を行使する株主が保有する株式を除く) は、1 株当たり現金 11.00 ドルを受け取る権利へと自動的に転換されます (利息なし、適用される源泉徴収税があればこれを差し引いた額が支払われます)。この合併は、アプライド マテリアルズがセミツールの全発行済株式について 1 株当たり現金 11.00 ドルで実施した公開買付が、2009 年 12 月 17 日の深夜 12 時 (東部標準時) に完了したことを受けて行われました。公開買付に応募しなかったセミツール普通株式の株主には、合併対価の受け取り方法を記載した書面と、モンタナ州法の下で行使可能な反対権の権利告知書と説明書が送付されます。

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベティブな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ : <http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

このリリースは 12 月 21 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド
マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月
に設立。大阪支店ほか 12 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ

投資家関係:

Applied Materials, Inc.

インベスターリレーションズ: 矢野 悦子 (Tel: +1-408-986-2646)

etsuko_joslen@amat.com

メディア関係:

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

社長室: 大橋 百合 (Tel: 03-6812-6801)

ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>
